

展示会出展支援事業

第20回 機械要素技術展 共同出展社募集要項

(1) 目的

本事業は、公益財団法人堺市産業振興センター（以下当センター）が大規模展示会において展示スペースを借り上げ、市内企業の販路拡大にかかるノウハウを習得する機会を提供すると共に、出展企業が、展示会出展による営業効果を体感し、将来自力出展をめざすことに加えて、堺市のものづくりにかかる総合力をPRすることにより、新規取引先の開拓を支援することを目的とします。

なお、この募集は、平成28年度予算の理事会による承認を前提に募集の手続きを行うものです。したがって、事業の内容等に変更があり得ることをあらかじめご了承ください。

(2) 第20回 機械要素技術展概要

■会期

平成28年6月22日（水）～ 6月24日（金） 各日 10時～18時（24日のみ17時終了）

■会場

東京ビッグサイト <https://www.bigsight.jp/>

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1 電話 03-5530-1111

■来場者数

82,000人程度（15年実績 81,469人）

■主催

リード エグジビション ジャパン株式会社（オフィシャルサイト <http://www.mtech-tokyo.jp/>）

(3) 共同出展社募集概要

■全体スケジュール

- | | |
|---------------|------------------|
| ①2月17日（水） | 公募開始 |
| ②3月15日（火） | 公募締切（必着 郵送または持参） |
| ③3月下旬内 | 企業選定 |
| ④4月1日（金） | 審査結果通知日 |
| ⑤4月4日（月）～展示会日 | 出展にかかる諸手続き・準備 |

■共同出展社数

上限9社

■応募要件

- ① 中小企業※1であること。（みなし大企業※2でないこと）
※1 中小企業基本法第2条第1項の各号のいずれかに該当する企業
※2・発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を含めている法人
- ② 堺市内に本社・主たる製造拠点等を有する製造業者で、市民税の滞納がないこと。
- ③ 堺市内で開発または製造した自社製品（完成品・部品）もしくは技術開発であること。
- ④ 主要出展製品・技術について主催者が定める対象のものであること。
<http://www.mtech-tokyo.jp/about/Detail/#anclink02>
- ⑤ 期間中自社ブースに十分なアテンド人員また会期前日の準備に要員を派遣できること。
- ⑥ センターによる出展風景の撮影、またその映像を広報活動、及びレポート用として当センターホームページ、その他広報媒体に利用することに同意できること。
- ⑦ 商談の実績について、会期中は商談実績調査票の提出、展示会の終了後の一定期間（原則2年間）は商談進捗状況の報告ができること。
- ⑧ 主要出展製品・技術が市場に出ている、もしくは出せる状況にあること。加えて出展製品・技術が本展示会出展により拡販効果が見込まれると判断できること。
※本事業参加費用は堺市展示会出展等支援事業補助金交付の対象外となります。
- ⑨ これまで当該（東京開催の機械要素技術展）展示会に単独出展実績が無いこと※1。
※1 単独出展とは、最小小間（0.5小間）以上を一社で借り上げて出展すること。
- ⑩ 当センター 展示会出展支援事業の機械要素技術展（東京開催）共同出展回数が3回以内であること
- ⑪ 展示会会期前の勉強会（4月下旬または5月上旬開催予定）に必ず参加いただける方

■応募方法

下記の書類をご提出ください。

①出展申込書

②パンフレット 1部

③展示予定製品のパンフレットもしくは写真

④納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税（個人事業者の場合は、直近の年度に係る市民税）の納税証明書（非課税の場合は、非課税証明書）又は領収書

■出展企業選定の評価項目

(1) 当該展示会（東京で実施した機械要素技術展）への共同出展回数

※共同出展回数が少ないほどポイントが高くなります。

※共同出展とは、東京開催の械要素技術展へ最小小間（0.5小間）以上を2社以上で借り上げて出展すること。（行政・支援機関ブース含）

※共同出展回数について、当該展示会へ同時期に複数の共同出展ブースで出展された場合は1回としてカウントします。

※当センター 展示会出展支援事業の機械要素技術展（東京開催）共同出展回数が4回以上となる場合はお申込みいただけません。

(2) 今回の出展目的が適切ある

(3) 自社の販路開拓におけるターゲットが展示会来場者層と適合している

(4) 特許・認定取得状況等

(5) 主な出展予定製品や技術の展示会への出展効果

（特性・特長、強み、PRポイント、販売（開発）時期等）

(6) 自社の特性・特長、強み、PRポイントなど

※(2)～(6)については出展申込書の枠を広げて記載いただいて結構です。各項目についてしっかりアピールしてください。

■募集締め切り

平成28年3月15日（火） 17時応募締め切（必着 郵送または持参）

■出展社負担

機械要素技術展（東京開催） 当センター共同出展

初回 150千円/社

2回目 200千円/社

3回目 300千円/社

※上記金額は全て税込み

●センター負担

- ・当センターブース
- ・システムパネル、カーペット、照明、コンセント等の共通小間造作費用（色・個数はセンター指定）
- ・電気幹線工事費用、分電盤・回路工事費用、電気使用料
- ・出展社共有の商談スペース、ストック
- ・展示会出展PR用パンフレット

●企業様負担

- ・特殊備品等のレンタル代金
- ・展示物の運搬費、アテンド人員の旅費・交通費等

■出展小間について

- ・当センターとして5小間（予定）を借り上げ共同出展各社（上限9社）に割り当てます。
- ・出展ブースのデザイン、レイアウト等仕様についてはセンターにて決定します。あらかじめご了承ください。なお、昨年度ブースについてはセンターホームページで確認いただけます。

■応募申込とお問合先

公益財団法人堺市産業振興センター 経営支援課（小松、神原）

〒591-8025 堺市北区長曾根町183-5

電話 072-255-6700 ファックス 072-255-1185

メール keiei_shien@sakai-ipc.jp HP <http://www.sakai-ipc.jp>

以上